

2. 専門分類（業務経験上で特に専門とされる分類に○を付けて下さい。）

※複数回答可、1級インストラクタ受検者は大分類の項目を2つ以上選択して下さい。

大分類	半導体プロセス		サブストレート		プリント配線板（リジット・フレキ）	
	設計	製造	実装	品質管理	品質管理	品質管理
	経営	営業	調達	工場設営	工場設営	工場設営
小分類	設計：部品データ設計（基板構造含む）、配線設計、CAM出力、シミュレーション 等 製造：資機材（材料、薬剤、装置）、TH加工（穴あけ、めっき）、表面処理（OSP、金めっき）、製造技術（積層プレス、パターン形成、ソルダレジスト等）、生産技術 等 実装：電子部品、搭載・接合技術 等 品質管理：検査技術、信頼性評価技術、各種解析技術、問題解決手法、品質管理手法、クレーム対策技術 等 半導体プロセス：前工程、後工程 等 経営：経営管理、生産管理、情報システム 等 営業：マーケティング、技術営業 等 調達：設備調達、材料・部品調達 等 工場設営：基板製造装置設計、設備仕様設計 等 その他（ ）					

※ ご記入漏れがないようにお願い致します。

※ 氏名は、正確且つ丁寧にご記入下さい。

※ この申請書の貼付写真・ご記入頂いた個人情報につきましては、検定施行における本人確認、受検者・合格証書・資格証の発行および検定試験に関する連絡、各種情報提供の目的のみ使用いたします。

【送付先】

〒167-0042

東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2F

一般社団法人日本電子回路工業会 「JPCA検定制度 PWBインストラクタ」受検係

電話：03-5310-2020

メール：kentei@jpca.org